



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 90

Row-to-Row Spacing: 1.6 mm [.06 in]

接合对准: 不带

行数: 6

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
护罩种类	不带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	90
行数	6
列数	10
背板架构	传统背板
PCB 安装方向	垂直
引导位置	中心

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

机械附件

接合对准	不带
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

有带罩的边数	0
--------	---



中心线（间距）	.08 mm[1.9 in]
---------	----------------

尺寸

Row-to-Row Spacing	1.6 mm[.06 in]
--------------------	----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1473005-4
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM
SOCKET 200P 5

TE 产品编号1747981-1
Std HDMI, RA, SMT

TE 产品编号2102317-2
Fortis Zd 10 Col R/A Right Assy SE

TE 产品编号ZPF000000000147503
DMC-M 99-03 AN

TE 产品编号1624253-1
SL1 R01 5%

文档

产品图纸

Fortis Zd 3Pr 10Col Vert Full Shrd Assy

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102157-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102157-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102157-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Fortis Zd LRM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本